

| 靜宜大學 晶片設計學士學位學程 | | 學測、英聽篩選方式 | | | 甄選總成績採計方式及佔總成績比例 | | | | | 甄選總成績同分參酌之順序 |
|--------------------|--|-----------|------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | | 第一階段 | | | 第二階段 | | | | | |
| | | 科目 | 檢定 | 篩選倍率 | 學測成績採計方式 | 佔甄選總成績比例 | 指定項目 | 檢定 | 佔甄選總成績比例 | |
| 校系代碼 | 018312 | 數學A | 底標 | 3 | *2.00 | 10% | 審查資料 面試 | 60分 60分 | 40% 50% | 一、面試 二、審查資料 三、學測數學A級分 |
| 招生名額 | 29 | | | | | | | | | 離島外加名額縣市別限制 |
| 性別要求 | 無 | | | | | | | | | (無) |
| 預計甄試人數 | 87 | | | | | | | | | |
| 原住民外加名額 | 1 | | | | | | | | | |
| 離島外加名額 | 無 | | | | | | | | | |
| 願景計畫外加名額 | 無 | | | | | | | | | |
| 指定項目甄試費 | 1000 | 指定項目內容 | 審查資料 | 項目：修課紀錄(A)、多元表現(F、G、I、M、N)、學習歷程自述(O、P)、其他(R.其他有利審查資料) ※ 項目內容請參照本簡章「貳、分別」乙、審查資料項目內容對照表 (第20頁)。 | | | | | | |
| 寄發(或公告)指定項目甄試通知 | 114.3.27 | | | 說明：1.「審查資料準備指引」請至本校招生網頁查看 https://adms.pu.edu.tw/ 。2.參加第二階段甄試之考生請務必於114年5月6日21:00前至甄選會網站勾選或上傳審查資料。3.若有其他有助展現個人能力特質或學習表現，歡迎上傳至其他「R.其他有利審查資料」。 | | | | | | |
| 繳交資料截止 | 114.5.6 | | | | | | | | | |
| 指定項目甄試日期 | 114.5.23 至 114.5.24 | | 甄試說明 | 1.面試在評量學生的語言能力、反應思辨能力及資訊相關知識等。 2.評分比重：(1)興趣及性向佔30%。(2)表達能力、面試態度及禮貌佔30%。(3)相關基本常識(含特殊才華)佔40%。 | | | | | | |
| 榜示 | 114.5.29 | | | | | | | | | |
| 總成績複查截止 | 114.5.31 | | | | | | | | | |
| 同級分(分數)超額篩選方式 | 一、學測數學A級分 | | | | | | | | | |
| 備註 | 1.本學程發展：數位晶片系統設計、超大型積體電路設計、人工智慧、智慧機械、物聯網、大數據分析、網路與雲端技術、生物資訊、高速平行運算、嵌入式系統及資訊安全等，以培育科學園區的IC設計與半導體人才。 2.本學程與竹科IC設計產業結合，及多家晶片設計與半導體公司簽訂產學合作實習合約，培養學生IC設計實務能力。 3.多元學習：CEO未來培育、主顧創客吧、程式培力基地、行雲者研發基地、極客魂等學生學習團體。 4.本學程網址： https://icd.pu.edu.tw/ 。聯絡電話：04-26328001轉18021~2。 | | | | | | | | | |